

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-085

# 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

## 关于持股 5%以上股东质押的股份 部分解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 截至本次解除质押前，张初全先生直接持有本公司股份27,401,400股，占本公司总股本8.93%，其质押的本公司股份数为13,080,000股，占本公司总股本4.26%，占其持有本公司股份总数47.73%。

● 张初全先生本次解除质押股份数为3,000,000股。本次解除质押后，张初全先生质押的本公司股份数为10,080,000股，占本公司总股本3.28%，占其持有本公司股份总数36.79%。

2021年9月14日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）接到持股5%以上的公司股东、现任公司董事兼总经理张初全先生关于部分股份解除质押的通知，现依法将相关情况公告如下：

### 一、本次股份质押解除情况

#### 1、相关股份原质押情况

截至本公告披露前，公司持股5%以上的股东张初全先生累计质押本公司股份情况如下：

股东名称	目前持股数量	持股比例 (%)	本次解除质 押前累计质 押数量	占其所持股 份比例(%)	占公司总股 本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份 中限售股份 数量	已质押股份 中冻结股份 数量	未质押股份 中限售股份 数量	未质押股份 中冻结股份 数量
张初全	27,401,400	8.93	13,080,000	47.73	4.26	0	0	0	0
合计	27,401,400	8.93	13,080,000	47.73	4.26	0	0	0	0

关于张初全先生质押股份的具体情况，请见公司于上海证券交易所官网披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权质押的公告》（公告编号：2021-031）。

## 2、本次股份质押解除情况

股东名称	张初全先生
本次解质（解冻）股份	3,000,000股
占其所持股份比例	10.95%
占公司总股本比例	0.98%
解质（解冻）时间	2021年9月13日
持股数量	27,401,400股
持股比例	8.93%
剩余被质押（被冻结）股份数量	10,080,000股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例	36.79%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例	3.28%

## 二、相关股东所持股份目前质押情况

经其本人确认，本次解除质押后，目前张初全先生质押的本公司股份数为10,080,000股，占本公司总股本3.28%，占其持有本公司股份总数36.79%。截至目前，相关质押股份未出现平仓风险或强制过户风险。

## 三、相关说明

张初全先生不是公司控股股东或实际控制人，其相关股份质押行为不会导致公司控制权发生变更。

## 四、备查文件

- 1、股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十五日